

THERMOELECTRIC TRANSDUCING MATERIAL AND MANUFACTURING METHOL THEREOF

Patent number:

JP2002076452

Publication date:

2002-03-15

Inventor:

SUZUKI MITSUKO; KATAOKA IZUMI

Applicant:

JAPAN AVIATION ELECTRON

Classification:

- international:

H01L35/34; H01L21/203; H01L35/14; H01L35/16;

H01L35/18

- european:

C23C14/28; H01L35/34

Application number: JP20000267328 20000904 **Priority number(s):** JP20000267328 20000904

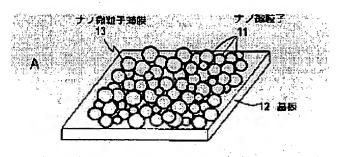
Also published as:

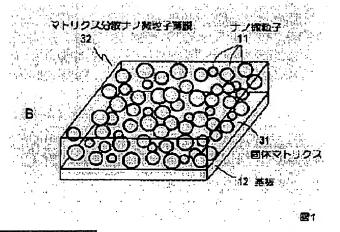


EP1187230 (A2) US2002026856 (A EP1187230 (A3) CA2356465 (A1)

Abstract of JP2002076452

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a thermoelectric transducing material having a high performance index. SOLUTION: Crystals of grains distributed between 0.5 nm or larger and 100 nm or smaller are deposited or dispersed, and in the grains band gaps due to quantum confinement effect are generated and at least a part of the grains gain electrical conductivity by supplying carriers. Thermal conductivity &kappa and the specific electrical resistance &rho as factors of the performance index can be controlled independently.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開 2002 — 76452

(P2002-76452A) (43)公開日 平成14年3月15日(2002.3.15)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ	テーマコード (参考
H01L 35/34		H01L 35/34	5F103
21/203	•	21/203	Z
35/14		35/14	•
35/16		35/16	
35/18	•	35/18	
		審査請求 未請求	求 請求項の数5 OL (全8頁)
(21)出願番号	特願2000-267328(P2000-267328)	(71)出願人 000231	
			空電子工業株式会社
(22)出顧日	平成12年9月4日(2000.9.4)		渋谷区道玄坂1丁目21番2号
	•	(72)発明者 鈴木	· -
			渋谷区道玄坂1丁目21番2号 日本 子工業株式会社内
		(72)発明者 潟岡	
		(1-77-71	次 渋谷区道玄坂1丁目21番2号 日本
			子工業株式会社内
		(74)代理人 100066	
, go an			草野 卓 (外1名)
		1	103 AA01 BB23 DD30 GG10 LL20
• • • •	(4)	NNO4 NNO5 RRO5	

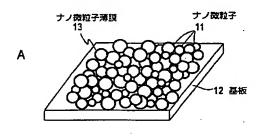
(54) 【発明の名称】熱電変換材料及びその製造方法

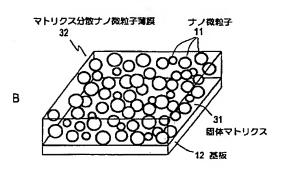
(57)【要約】

ib+

【課題】 高い性能指数を有する熱電変換材料を提供する。

【解決手段】 粒子の大きさが $0.5\,\mathrm{m}$ 以上 $100\,\mathrm{m}$ 以下 の範囲内で分布する結晶が堆積または分散されてなるものとし、それら粒子においては量子閉じ込め効果による バンドギャップが生成されると共に、少なくともその一部の粒子がキャリアを供給することで電気伝導性を得ているものとする。性能指数の因子たる熱伝導率 κ と電気抵抗率 ρ の独立した制御が可能となる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 粒子の大きさが0.5 m以上100 m以下の範囲内で分布する結晶が堆積または分散されてなり、それら粒子においては量子閉じ込め効果によるバンドギャップが生成されると共に、少なくともその一部の粒子がキャリアを供給することで電気伝導性を得ていることを特徴とする熱電変換材料。

【請求項2】 請求項1記載の熱電変換材料において、 上記粒子の表面が上記結晶とは異種の物質相で被覆され ていることを特徴とする熱電変換材料。

【請求項3】 粒子の大きさが0.5 nm以上100 nm以下の範囲内で分布する結晶が堆積または分散されてなり、それら粒子においては量子閉じ込め効果によるバンドギャップが生成されると共に、少なくともその一部の粒子がキャリアを供給することで電気伝導性を得ている熱電変換材料を製造する方法であって、

ガス圧が0.1 Torr 以上760 Torr 以下に設定された不活性ガス中で、ターゲット材料にパルスレーザ光を照射し、レーザアブレーションにより原子を放出させて上記粒子を生成する工程と、

それら粒子をノズルを介して高真空中にビームとして引 き出す工程と、

それら引き出された粒子を基板上に堆積させ、または固 体マトリクス材もしくは溶液中に分散させる工程とから なることを特徴とする熱電変換材料の製造方法。

【請求項4】 粒子の大きさが0.5 nm以上100 nm以下の範囲内で分布する結晶が堆積または分散されてなり、それら粒子の表面は上記結晶とは異種の物質相で被覆されており、それら粒子においては量子閉じ込め効果によるバンドギャップが生成されると共に、少なくともその30一部の粒子がキャリアを供給することで電気伝導性を得ている熱電変換材料を製造する方法であって、

ガス圧が0.1 Torr 以上760 Torr 以下に設定された 不活性ガス中で、ターゲット材料にパルスレーザ光を照 射し、レーザアプレーションにより原子を放出させて上 記粒子を生成する工程と、

それら粒子をノズルを介して高真空中にビームとして引き出す工程と、

それら引き出された粒子の表面に上記異種の物質相を形成する工程と、

それら異種の物質相で被覆された粒子を基板上に堆積させ、または固体マトリクス材もしくは溶液中に分散させる工程とからなることを特徴とする熱電変換材料の製造方法。

【請求項5】 請求項3または4記載のいずれかの熱電変換材料の製造方法において、

上記レーザアブレーション中に、上記ガス圧を変化させることを特徴とする熱電変換材料の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は新しい構造・形態を有する物質からなる熱電変換材料とその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】熱電変換材料には従来、Bi, Te, Pb Teなどのカルコゲナイド系材料やSi-Ge系混晶材料などが取り上げられてきた。熱電変換材料における熱電変換効率を表す性能指数Zは、材料の熱伝導率 κ , 電気抵抗率 ρ 及びゼーベック係数(単位温度差あたりの熱起電力)Sを用いて次式で表される。

[0003] $Z = S^2 / \kappa \rho$

Zは温度の逆数の次元をもち、温度Tとの積ZTを無次元性能指数として用いることも多い。熱電変換効率のよい材料とは上式よりSが大きく、 ρ と κ が小さい物質となる。ところで、これまでに実用化されている熱電変換材料はすべて半導体であり、それも上記に例示したような高移動度の縮退半導体に限られている。これは以下の理由による。

 $\kappa = \kappa_{electronic} + \kappa_{lattice}$

[0006]

② 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 半導体結晶材料を前提とした物質設計では、材料の電気 的性質と熱的性質とを個別に制御する自由度が小さく、 実際のところ結晶を構成する元素や構造が決定される と、 κ , ρ , Sの値はほぼ決まってしまい、よって ρ と κ , κ , κ , κ を別々に制御して熱電変換効率の大幅な向上 を図るといった物質設計は困難であり、 κ となる熱電変換材料の実用化は実現していない。

【0007】この発明の目的は上述した問題に鑑み、κ 111111...をガラス材料と同等レベルまで小さくした上 50 で、最大の2が得られるようρを制御することができる 新しい物質構造を提案し、ZTが1を超える熱電変換材料を実現することにあり、さらにその製造方法を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明によれば、熱電変換材料は粒子の大きさが0.5 m以上100m以下の範囲内で分布する結晶が堆積または分散されてなり、それら粒子においては量子閉じ込め効果によるパンドギャップが生成されると共に、少なくともその一部の粒子がキャリアを供給することで電気伝導性を得ている10ものとされる。請求項2の発明では請求項1の発明において、上記粒子の表面が上記結晶とは異種の物質相で被覆されているものとされる。

【0009】請求項3の発明によれば、粒子の大きさが 0.5 nm以上100 nm以下の範囲内で分布する結晶が堆積 または分散されてなり、それら粒子においては量子閉じ 込め効果によるバンドギャップが生成されると共に、少なくともその一部の粒子がキャリアを供給することで電 気伝導性を得ている熱電変換材料は、ガス圧が0.1 Torr以上760 Torr以下に設定された不活性ガス中で、ターゲット材料にパルスレーザ光を照射し、レーザアブレーションにより原子を放出させて上記粒子を生成する工程と、それら粒子をノズルを介して高真空中にピームとして引き出す工程と、それら引き出された粒子を基板上に堆積させ、または固体マトリクス材もしくは溶液中に分散させる工程とによって製造される。

【0010】請求項4の発明によれば、粒子の大きさが 0.5 nm以上100 nm以下の範囲内で分布する結晶が堆積 または分散されてなり、それら粒子の表面は上記結晶と は異種の物質相で被覆されており、それら粒子において 30 は量子閉じ込め効果によるバンドギャップが生成される と共に、少なくともその一部の粒子がキャリアを供給す ることで電気伝導性を得ている熱電変換材料は、ガス圧 が0.1 Torr 以上760 Torr 以下に設定された不活性 ガス中で、ターゲット材料にパルスレーザ光を照射し、 レーザアブレーションにより原子を放出させて上記粒子 を生成する工程と、それら粒子をノズルを介して高真空 中にビームとして引き出す工程と、それら引き出された 粒子の表面に上記異種の物質相を形成する工程と、それ ら異種の物質相で被覆された粒子を基板上に堆積させ、 または固体マトリクス材もしくは溶液中に分散させる工 程とによって製造される。

【0011】請求項5の発明では、請求項3または4のいずれかの発明において、上記レーザアブレーション中に、上記ガス圧を変化させるものとされる。

[0012]

【発明の実施の形態】この発明の実施の形態を実施例により説明する。図1Aはこの発明による熱電変換材料の一実施例の構成を模式的に示したものであり、図2はその熱電変換材料の形成過程を模式図で示したものであ

る。この例ではナノメートルサイズの粒子(以下、ナノ 微粒子と言う。) 1 1 を基板 1 2 上に堆積させ、薄膜化 することによって、ナノ微粒子薄膜 1 3 を形成し、このナノ微粒子薄膜 1 3 を熱電変換材料として用いる。

【0013】まず、図2を参照して、このナノ微粒子薄膜13の製造方法について説明する。不活性ガス14を導入したチャンバ15内で、例えば半導体のバルク材料よりなるターゲット16にパルスレーザ光17を照射し、レーザアブレーションにより瞬時に構成原子18を大量に放出させる。放出された原子18は不活性ガス雰囲気中での衝突反応を経て冷却され、ナノ微粒子11に成長する。

【0014】レーザアブレーションではバルク材料の構成原子比を保ったナノ微粒子11を容易に生成させることが可能である。不活性ガス14にはヘリウムやアルゴンなどの希ガスを用いる。ガス中で生成されるナノ微粒子11は一般に広いサイズ(粒径)分布を持つ。ガス圧を制御することにより、生成されるナノ微粒子11の平均粒径を変化させることができる。生成したナノ微粒子11を細径のノズル19を介して高真空に保たれたチャンパ21中ヘビームとして引き出す。そして、ナノ微粒子11の表面を安定化させるために、水素や酸素などのガス(表面修飾ガス)22をチャンパ21内に導入し、ナノ微粒子ピーム23と反応させて、ナノ微粒子11の表面のコーティング(被覆)を行う。

【0015】表面コーティングを施されたナノ微粒子11を基板12上に堆積させ、薄膜化する。これにより、基板12上にナノ微粒子薄膜13が形成される。形成されたナノ微粒子薄膜13は位置、サイズともに不規則に配列、堆積したナノ微粒子11によって構成される。上記のようなナノ微粒子薄膜13の形成過程において、ナノ微粒子11は、そのサイズが0.5 mm以上100 mm以下の範囲内で分布するように生成され、これによりそれらナノ微粒子11において、量子閉じ込め効果によるパンドギャップが生成されると共に、少なくともその一部の粒子がキャリアを供給することで電気伝導性を得ているものとされる。

【0016】このようなナノ微粒子11を生成すべく、チャンパ15内の不活性ガス14のガス圧は0.1Torr 40以上760Torr以下に設定される。このように、この例では材料をナノ微粒子化して堆積させ、ナノ微粒子のみを含む薄膜を形成し、熱電変換材料として用いるものとなっている。ナノ微粒子薄膜では個々のナノ微粒子のもつ電気的熱的性質だけでなく、ナノ微粒子間で起こる電子(あるいは正孔)及び熱の伝導が膜としての熱電的性質を決定する。この特徴により、電気的特性と熱的特性とを分離して制御でき、高効率の熱電変換材料が得られるものとなる。即ち、ナノ微粒子間で熱伝導が起こる際にフォノンの散乱が起こるため、フォノンの平均自由50行程を粒子サイズ以下にすることができる。さらに、各

(4)

30

ナノ微粒子のサイズに分布が存在することで、散乱過程 に不規則性が導入され、この点もフォノンの平均自由行 程を下げる方向へ働く。

【0017】つまり、熱伝導率は位置・サイズともに不規則に堆積したナノ微粒子間で常にフォノンが散乱を受けることから、フォノンの平均自由行程が通常の半導体結晶よりずっと小さくなるため、構造上の固有の特徴として、電気的性質によらず小さくなり、κιτιιι。をガラス材料と同程度にまで下げることが可能となる。一方、ナノ微粒子では量子効果や表面効果あるいはバルクの結晶構造とは異なる新たな粒子構造の出現により、バンド構造が変化し、サイズと共に電気的性質が変化する。従って、電気伝導(電気抵抗率ρ)はナノ微粒子のサイズを変えることにより制御することができる。

【0018】このように、ナノ微粒子薄膜は熱伝導率を小さくした上で、最大の熱電変換効率が得られるよう電気的特性を最適化できる特徴があり、無次元性能指数 Z Tが1を超える熱電変換材料を実現することができる。以下、ナノ微粒子薄膜の特性・仕様及び製造上のポイントについて、項分けし、さらに詳述する。

1. 電気抵抗率 p に関して

100nm以下のサイズにすることで、それより大きいサイズの結晶(バルク結晶と呼ぶことにする)とは顕著に異なる性質が現れる。これは、100nm以下のサイズ領域では量子効果が現れること、また体積に占める表面の割合が高く、このサイズ領域に特有の粒子表面の再構成構造が電子状態を決定し得ることに起因するもので、ナノメートルサイズの粒子からなる物質は、アモルファスともバルク結晶とも異なる新たな物質相として扱われるべきものとなる。

【0019】例えば、ビスマスはバルク結晶では半金属であり、熱電変換材料にはならないが、100m以下の細線(ナノワイヤ)にすると量子閉じ込め効果によりバンドギャップが発生して半導体になるという指摘がなされている。即ち、サイズを変えることで電気的な性質を顕著に改変することができる。これはバルク結晶では利用できなかった材料をナノメートルサイズ化することにより熱電変換材料として利用できることを意味する。そのため、従来知られている材料にとらわれず、材料選択の自由度が大幅に広がる。熱電変換材料として有利な重40い元素を用いることで組成を単純化しつつ、高い性能指数を有する熱電変換素子の実現が可能となる。

2. 熱伝導率κに関して

3. ナノ微粒子を得るためのポイント

特徴点は以下の2点にある。

【0020】① ガス圧を0.1 Torr から760 Torr

の範囲に設定する点。

② ナノ微粒子をピームとして真空中に引き出す点。 レーザアプレーションにより放出された原子を不活性ガス中で反応させてナノ微粒子を生成する。このため、ガス圧を0.1 Torr から760 Torr の範囲に設定する。 ガス圧は真空ボンプで排気しながらガス流量を制御することにより制御する。なお、0.1 Torr 以下ではナノ微粒子は形成されず、また760 Torr (大気圧)以上では排気と流量のバランスで不活性ガスの圧力を制御することができなくなる。

【0021】一方、ナノ微粒子はガス中で成長する。そこで、本発明では生成したナノ微粒子のみを差動排気により真空中にピームとして引き出して基板上に堆積させる。具体的にはターゲット面から数mm上空に位置するノズル(直径1mm以下の穴)を通じて成長したナノ微粒子を高真空側へ引き出す。引き出されたピーム中にはナノ微粒子のみが含まれる。

4. 粒子サイズの分布幅について

熱伝導率 κ の低減の観点からは、結晶粒をなるべく小さくする方が有利で、究極的にはアモルファスのように結晶サイズがゼロになってしまったような物質が理想的である。本発明では熱伝導率 κ を下げるために小さい粒子を多く含みつつ、一方で最適な電気伝導(電気抵抗率 ρ)を得るためにそれよりも大きなサイズを含ませ、即ち粒径にサイズ分布を持たせるようにする。

【0022】ビスマスを例にとると、量子効果でサイズの減少と共にバンドギャップが大きくなると、小さい粒子はより絶縁体に近づき、キャリアを供給しなくなる。しかしながら、半導体あるいは半金属となるサイズの大きい粒子が混ざっていれば、この粒子を伝わって電流は流れ、結果として膜全体では小さい粒子による散乱で熱伝導率は(それを含まない場合に比べて)小さくでき、それにもかかわらず電気伝導は大きい粒子を通じて確保できる。即ち、サイズ分布があることで、同じ物質を用いて小さい熱伝導率と半導体領域の電気伝導を持たせることが可能となる。

【0023】なお、物質によって最高の性能指数が得られるサイズ分布は異なるため、サイズ分布を変化させて最適化を行うようにする。さらに、粒子サイズの分布は、上記電気抵抗率 ρ に係る効果のほか、熱伝導率 κ そのもののためにも、

- ① ナノ微粒子の堆積位置がランダムになる点が、フォノンの強い散乱を誘起して熱伝導率を下げる役割を果たし、また
- ② サイズに分布があることでフォノンの散乱過程に不 規則性が導入され、フォノンの平均自由行程引き下げに 寄与するものとなる。

【0024】なお、①については、特段の工夫をしなく ても勝手にランダムに堆積されていくものであって、本 50 発明はこれをも利用していると言える。これら性能指数 7

向上に効果を奏する粒子サイズの幅は、0.5 nm~100 nmであり、これは原子・分子(<0.5 nm)より大きく、ほとんどバルク単結晶的になる100 nmよりは小さい領域であって、量子サイズ効果など顕著な物性の変化が発現する領域である。

5. 粒子サイズの分布幅を得るためのポイント

不活性ガス中で生成されるナノ微粒子の平均粒径はガス圧に依存する。一例を上げれば、シリコンよりなるナノ微粒子の場合、ヘリウムガス圧2.5 Torr 及び10 Tor r で生成された粒子の平均粒径はそれぞれ12m及び2 100mとなる。分布幅は平均粒径の30%程度が典型的な値である。さらに、高いガス圧を用いることにより、平均粒径が数10mで最大100m程度の粒子を含むナノ微粒子群を生成することが可能である。アブレーションレーザ1ショットにつき、上記のようなガス圧で決まるサイズ分布を持つナノ微粒子群が生成されて基板に到達する。

【0025】アプレーションレーザのフルエンスや基板位置の条件にもよるが、 $1\mu m$ の膜厚のナノ微粒子薄膜を得るには10' オーダのレーザショットの積算が必要 20 になる。そこで、積算中に不活性ガス圧を0.1 Torr から760 Torr までの範囲内で、例えば1 Torr から数 100 Torr まで連続的に変化させることにより、0.5 nmから100 nmのナノ微粒子を含む所望の膜をより良好に生成することができる。サイズ分布形状はガス圧の変化を制御することで自在に変えることができる。

6. 粒子のコーティングについて

コーティングの手段としては水素、酸素、窒素などのガスをラジカル化(原子化)してナノ微粒子にあて、粒子の表面を水素化、酸化あるいは窒化する。また、分子ガスの状態で直接吹き付け、表面反応を誘起して表面層を改変するようにしてもよい。

【0026】コーティングの作用と効果は以下のとおりとなる。まず、このコーティングはナノ微粒子表面のダングリングボンド(結合相手のいない結合手)を終端して、粒子同士あるいは粒子と大気との反応性を低めることで膜の電気特性を安定に発現させる。粒子同士の反応の結果として、基板にナノ微粒子を堆積させると、ナノ微粒子同士が凝集して大きいサイズの粒子になってしまう可能性がある。しかしながら、個々の粒子がばらばら40で存在するクラスタービームの段階で個々の粒子表面をコーティングしてから基板上に堆積させるようにすれば、このような現象を回避することができる。

【0027】また、これに加え、粒子の表面層の厚さや種類を変える(コーティング源の制御により変えられる)ことで、電気抵抗率 ρ や熱伝導率 κ の制御の自由度をさらに拡大すると共に、熱電変換特性のさらなる向上に資する効果がある。まず、電気的にはこの方法によるコーティングではせいぜいナノ微粒子の表面の1~数原子層(厚さにして1nm程度以下であり、トンネル効果が 50

起こる程度に薄い)の被覆しか行わないため、完全な絶縁層とはならない範囲において、その表面層が形成するボテンシャル障壁の高さによって粒子間の電気伝導に影響し、これを操作することができる。

【0028】一方、熱伝導については、コーティングガス(表面修飾ガス)とナノ微粒子の表面が反応して元々ナノ微粒子の一部だった部分が異種の物質相(表面層)に変化するため、ナノ微粒子のコア部分のサイズがさらに減少すること、及び重い元素を含む表面層で修飾された場合には、その存在によって熱伝導度が低減することの両方により、熱伝導率κをさらに小さくする効果を奏する。

7. ターゲット (=粒子) 材料

Biの外、Bi-Te系材料、CoSb, などのskutte rudite材料、Si-Ge系混晶材料など、すでにバルクの熱電変換材料として用いられている材料を使用することができる。特に、Biのような元素材料やSiをベースにした安価で安全な材料の使用が好ましい。

[0029]以上、ナノ微粒子のみを堆積させたナノ微粒子薄膜について詳述したが、例えば図1Bに示したように、ナノ微粒子11が固体媒質(固体マトリクス)31中に分散されて埋め込まれた形態とすることもできる。但し、あくまで電気伝導はナノ微粒子間を通じて起こすことが必要なため、マトリクス中に各粒子を孤立させることが目的ではなく、ナノ微粒子堆積時に生じるすき間を埋めることで膜の安定性を高め、取り扱いを容易にすることが目的である。このマトリクス分散ナノ微粒子薄膜32はナノ微粒子11を基板12上に堆積させる際に、分散媒質材料を同時に基板12上に堆積させるとによって形成することができる。

【0030】このようなマトリクス分散ナノ微粒子薄膜32においても、マトリクスの材質を選択することにより、熱伝導率を低く保ったまま、電気的性質の制御が可能である。なお、マトリクス材料は絶縁体で熱伝導率が低い材料が好ましく、以下に示すようなものが使用される。

① シリカガラス:方法としてはナノ微粒子堆積中に同時にアモルファスSiO、膜を堆積させる。

【0031】② アモルファスシリコンなどのアモルファス半導体材料:この場合、マトリクス材料がナノ微粒子間の電気伝導よりはるかに小さい電気伝導度しかもたなければ、電気伝導はナノ微粒子間を通じて起こるので、シリカガラスのように完全な絶縁体に限る必要はない。

③ シリカガラスのような無機材料ではなく、割れにくい有機系の材料:熱電変換素子として使用するにあたっては、大きな電流を取り出すために、ある程度の体積が必要となる。薄膜の場合には大面積化が必要となる。柔軟性のある有機系材料中にナノ微粒子が保持された薄膜であれば、割れを回避でき、大面積のシート化が可能と

なる。

【0032】図1Bに示したマトリクス分散ナノ微粒子 薄膜32は固体マトリクスにナノ微粒子を分散させたも のであるが、例えば固体マトリクスのかわりに溶液を用 いてナノ微粒子分散溶液を作成することもできる。この ようなナノ微粒子分散溶液は例えば図1Aに示したナノ 微粒子薄膜13を基板12から剥がし、溶液に浸漬して 溶かすことによって作成される。このようなナノ微粒子 分散溶液を作成すれば、例えばこれを塗布することによ り熱電変換素子を形成することができるものとなる。な お、溶液には粒子間の凝集をふせいで分散溶液にするた め、界面活性剤の役割を果たす有機系の液体が好まし い。

【0033】図3はレーザアブレーションを用いたナノ微粒子薄膜熱電変換材料の製造装置の構成概要を示したものであり、この製造装置は図1Bに示したマトリクス分散ナノ微粒子薄膜32の製造に対応できるものとなっている。以下、この製造装置の構成について説明する。なお、図2と対応する部分には同一符号を付してある。この例ではチャンパ15と21との間に、チャンパ21の真空度をより向上させるべく、さらにチャンパ41が設けられたものとなっており、チャンパ15と41との隔壁にノズル19が配され、さらにチャンパ41と21との隔壁にスキマー42が配されたものとなっている。また、チャンパ21にはマトリクス用材料供給源43が設けられている。なお、図中、44~46はそれぞれ真空ボンプを示し、47,48はそれぞれガス流量計を示す。

【0034】ターゲット16は回転するサンブルホルダ49上に設置され、このターゲット16にパルスレーザ30光が照射される。レーザ51は例えばNd:YAGレーザとされる。チャンバ15内に導入されるヘリウム等の不活性ガス14はガス流量計47により制御され、これ

によりチャンバ15内のカス圧が所要の圧力に制御される。この製造装置では、チャンバ15のガス中で成長したナノ微粒子はノズル19を介して差動排気されたチャンバ41へ引き出され、さらにスキマー42を通すことにより、ほぼ平行化され、高真空(10⁻¹Torr程度)に保たれたチャンバ21に導かれる。

【0035】チャンバ21には酸素や水素等の表面修飾ガス(コーティングガス)22がガス流量計48により制御されて導入され、これによりナノ微粒子の表面がコーティングされる。場合によってはチャンバ21内にラジカル化装置を設置してコーティングガスを通過させることにより、原子化されたガスによる表面修飾が可能となる(図示せず)。このコーティングされたナノ微粒子はマトリクス用材料供給源43からのマトリクス材料と共に基板12上に堆積され、これによりマトリクス分散ナノ微粒子薄膜が基板12上に形成されるものとなっている。

[0036]

【発明の効果】以上説明したように、この発明による熱電変換材料によれば、熱伝導率 κ_1 1111. をガラス材料と同等レベルまで小さくした上で最大の熱電変換効率が得られるよう電気抵抗率 ρ を制御することができ、よって無次元性能指数 2 Tが 1 を超える熱電変換材料を得ることができる。

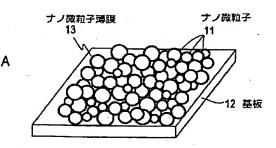
【図面の簡単な説明】

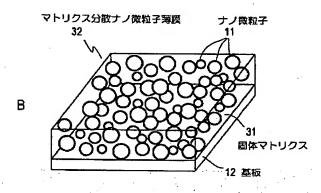
【図1】 Aはこの発明による熱電変換材料の一実施例 (ナノ微粒子薄膜) を示す模式図、Bはこの発明による 熱電変換材料の他の実施例 (マトリクス分散ナノ微粒子 薄膜) を示す模式図。

[図2] この発明による熱電変換材料の形成過程(製造方法)を説明するための模式図。

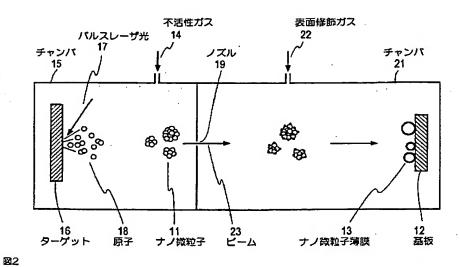
[図3] この発明による熱電変換材料の製造に用いる製造装置の構成の一例を示す図。

【図1】



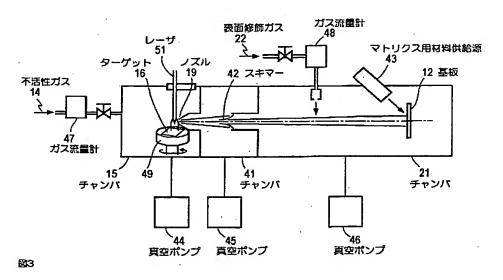


【図2】



BEST AVAILABLE COPY

[図3]



BEST AVAILABLE COPY